



新闻中心

热点新闻

行业动态

产业观察

人才资讯

当前位置 > 新闻中心 > 行业动态

苹果再斥资10亿欧元 在德国慕尼黑设新研发团队

来源：大半导体产业网 2023-03-03

苹果公司宣布将再斥资10亿欧元，扩大德国南部慕尼黑的微芯片设计中心阵容。

据外媒，3月2日，苹果公司宣布将再斥资10亿欧元，扩大德国南部慕尼黑的微芯片设计中心阵容。据悉，这是苹果继2021年宣布投资10亿欧元，将慕尼黑打造为苹果“硅设计中心”欧洲总部后的新投资，将在未来6年分批投入。

苹果表示，这笔新投资将挹注在现有慕尼黑研发中心，成立3个新研发团队。此举是苹果策略的一环，开发iPhone、iPad、MacBook等自家产品的芯片，以降低对外部供应商的依赖。

苹果硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 表示：“欧洲硅设计中心的扩张将使我们在巴伐利亚州工作的超过 2000 名工程师能够更紧密地合作，共同创造突破性的创新，包括定制硅芯片设计、电源管理芯片和未来无线技术。”